

MAX21001**超高精度、汽车级、
3轴数字输出陀螺仪****概述**

MAX21001是低功耗、低噪声、汽车级、3轴角速度传感器，在整个温度范围和时间内提供前所未有的精度和灵敏度。器件采用低至1.71V的电压工作，使功耗降至最低。器件包括检测元件和IC接口，通过数字接口(I²C/SPI)提供测得的角速度。

IC满量程为 $\pm 31.25/\pm 62.50/\pm 125/\pm 250/\pm 500/\pm 1k/\pm 2k$ 度/秒(dps)，采用用户可选的可微调带宽测量速率。IC具有较低的短时间零偏不稳定性、整个温度范围内的高稳定性以及操作灵活性，理想用于车载导航系统。

IC为高集成度解决方案，采用紧凑的3mm x 3mm x 0.9mm塑料焊盘栅格阵列(LGA)封装，除电源旁路电容外，不需要其它任何外部元件。器件工作在-40°C至+85°C温度范围。

应用

- 内置式车载导航系统
- 带MMI(人机接口)的运动控制
- 器具和机器人

优势和特性

- 总占位面积最小
 - 业内最小、最薄的封装(3mm x 3mm x 0.9mm LGA)
 - 无需外部元件
- 高精度和高稳定性
 - 在整个温度和时间范围内保持超高稳定性
 - 工厂校准自动温度补偿
 - 低零偏不稳定性
 - 嵌入式数字输出温度传感器

- 高灵活性
 - 较宽电源电压范围(1.71V至3.6V)
 - 7种满量程选项(31.25/62.5/125/250/500/1000/2000 dps)
 - 集成数字可编程的低通、高通滤波器
 - 可独立选择数据ODR和中断ODR
 - 256种ODR选项
- 灵活的嵌入式FIFO
 - 存储容量：512字节(256 x 16位)
 - 可读取单字节
 - 提供四种不同的FIFO模式
- 灵活的中断发生器
 - 两路数字输出线
 - 2个独立的中断发生器
 - 8个可屏蔽中断源
 - 每个中断源可配置为闭锁/解锁/定时
 - 带有独立的角速度比较器
 - 独立的门限和持续时间调节
 - 电平/脉冲和OD/PP选项
- 灵活的数据同步引脚
 - 外部唤醒
 - 中断发生
 - 单次数据捕获触发
 - 多次数据捕获触发
 - LSB数据映射
- 高速接口
 - 标准(100kHz)、快速(400kHz)和高速(3.4MHz) I²C 串行接口
 - 10MHz SPI接口
- 低工作电流(6.1mA，典型值)
- 高强度抗冲击能力(10,000 G冲击)
- AEC-Q100认证

订购信息在数据资料的最后给出。

相关型号以及配合该器件使用的推荐产品，请参见：www.maximintegrated.com/MAX21001.related。

本文是英文数据资料的译文，文中可能存在翻译上的不准确或错误。如需进一步确认，请在您的设计中参考英文资料。有关价格、供货及订购信息，请联络Maxim亚洲销售中心：10800 852 1249 (北中国区)，10800 152 1249 (南中国区)，或访问Maxim的中文网站：www.maximintegrated.com/cn。

PRELIMINARY

MAX21001

超高精度、汽车级、 3轴数字输出陀螺仪

Absolute Maximum Ratings

V_{DD}	-0.3V to +6.0V	I_{VDDIO} Continuous Current.....	100mA
V_{DDIO}	-0.3V to Min (V_{DD} + 0.3V, +6.0V)	Junction Temperature.....	+150°C
INT1, INT2, SDA_SDI_O, SA0_SDO, SCL_CLK, CS, DSYNC.....	-0.3V to (V_{DDIO} + 0.3V)	Operating Temperature Range.....	-40°C to +85°C
I_{VDD} Continuous Current.....	100mA	Storage Temperature Range.....	-40°C to +150°C
		Lead Temperature (soldering, 10s).....	+260°C

Stresses beyond those listed under "Absolute Maximum Ratings" may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the operational sections of the specifications is not implied. Exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.

Drops onto hard surfaces can cause shocks of greater than 10,000 g and can exceed the absolute maximum rating of the device. Exercise care in handling to avoid damage.

Package Thermal Characteristics(Note 1)

LGA	Junction-to-Ambient Thermal Resistance (θ_{JA})	160°C/W	Junction-to-Case Thermal Resistance (θ_{JC}).....	31.8°C/W
-----	--	---------	--	----------

Note 1: Package thermal resistances were obtained using the method described in JEDEC specification JESD51-7, using a four-layer board. For detailed information on package thermal considerations, refer to www.maximintegrated.com/cn/app-notes/index.mvp/id/4083.

Electrical Characteristics

($V_{DD} = V_{DDIO} = 2.5V$, $T_A = -40^\circ C$ to $+85^\circ C$, INT1, INT2, **SDA and SCL are unconnected**, unless otherwise noted. Typical values are at $T_A = +25^\circ C$.) (Note 2)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
SUPPLY AND CONSUMPTION						
V _{DD} Supply Voltage	V _{DD}		1.71	2.5	3.6	V
V _{DDIO} (Note 3)	V _{DDIO}		1.71	2.5	V _{DD} + 0.3V	V
IDD Current Consumption Normal Mode	I _{VDDN}			5.4	6.1	mA
IDD Current Consumption Standby Mode (Note 4)	I _{VDDS}			2.7	3.3	mA
IDD Current Consumption Power Down Mode	I _{VDDP}			8.5	70	μA
TEMPERATURE SENSOR						
Temperature Sensor Output Change vs. Temperature (Note 5)	T _{SDR}	8 bit	0.92	1	1.08	digit/°C
		16 bit	236	256	276	digit/°C
Temperature BW	T _{BW}			1		Hz
Temperature Sensor Bias	T _{BIAS}	At T _A = +25°C, 8 bit	20	25	30	digit
		At T _A = +25°C, 16 bit	5120	6400	7680	
GYROSCOPE						
Gyro Full-Scale Range	G _{FSR}	User selectable	±31.25			dps
			±62.5			
			±125			
			±250			

MAX21001

超高精度、汽车级、 3轴数字输出陀螺仪

Electrical Characteristics (continued)

($V_{DD} = V_{DDIO} = 2.5V$, $T_A = -40^{\circ}C$ to $+85^{\circ}C$, INT1, INT2, **SDA and SCL are unconnected**, unless otherwise noted. Typical values are at $T_A = +25^{\circ}C$.) (Note 2)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
Gyro Full-Scale Range	G_{FSR}	User selectable		±500		dps
				±1000		
				±2000		
Gyro Rate Noise Density (Note 5)	G_{RND}	For all the f_S and over the whole V_{DD} including 1.8V		0.009	0.045	dps/√Hz
Gyro Bandwidth (Lowpass) (Note 6)	G_{BWL}		2		400	Hz
Gyro Bandwidth (Highpass) (Note 6)	G_{BWH}		0.1		100	Hz
Phase Delay	G_{PDL}	At 10Hz, 400Hz bandwidth, 10kHz ODR		2.9		deg
Output Data Rate (Note 7)	G_{ODR}		4		10k	Hz
Sensitivity Error	G_{SE}		-6		+6	%
Nominal Sensitivity	G_{SO}	$G_{FSR} = 31.25$		960		digit/ dps
		$G_{FSR} = 62.5$		480		
		$G_{FSR} = 125$		240		
		$G_{FSR} = 250$		120		
		$G_{FSR} = 500$		60		
		$G_{FSR} = 1000$		30		
		$G_{FSR} = 2000$		15		
Sensitivity Drift Over Temperature (Note 5)	G_{SD}	Maximum delta from $T_A = +25^{\circ}C$	-3		+3	%
Zero Rate Level Error	G_{ZRLE}		-10	±0.5	+10	dps
Zero Rate Level Drift Over Temperature (Note 5)	G_{ZRLD}	Maximum delta from $T_A = +25^{\circ}C$	-10		+10	dps
			-0.15		+0.15	dps/°C
Startup Time from Power Down	G_{TUPL}			45	120	ms
Nonlinearity (Note 5)	G_{NLN}		-0.5		+0.5	% f_S
Angular Random Walk (ARW)	G_{ARW}			0.45		°/√hr
In-Run Bias Stability	G_{IBS}	At 1000s		4		°/hr
Cross Axis	G_{XX}			1		%
Self-Test Output	STOR	All GFS, axes X, Z	+10	+25	+50	% f_S
		All GFS, axis Y	-50	-25	-10	

PRELIMINARY

MAX21001

超高精度、汽车级、 3轴数字输出陀螺仪

Electrical Characteristics (continued)

($V_{DD} = V_{DDIO} = 2.5V$, $T_A = -40^{\circ}C$ to $+85^{\circ}C$, INT1, INT2, **SDA and SCL are unconnected**, unless otherwise noted. Typical values are at $T_A = +25^{\circ}C$.) (Note 2)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
IO DC SPECIFICATIONS (Note 5)						
Input Threshold Low	V _{IL}	T _A = +25°C			+0.3 x V _{DDIO}	V
Input Threshold High	V _{IH}	T _A = +25°C	0.7 x V _{DDIO}			V
Hysteresis of Schmitt Trigger input	V _{HYS}	T _A = +25°C	0.05 x V _{DDIO}			V
Output Current (Note 8)	I _{OH} /I _{OL}	I2C_CFG[3:2] = 00		3		mA
		I2C_CFG[3:2] = 01		6		mA
		I2C_CFG[3:2] = 11		12		mA
SPI SLAVE TIMING VALUES (Note 9)						
CLK Frequency	f _{C_CLK}				10	MHz
CS Setup Time	t _{SU_CS}		6			ns
CS Hold Time	t _{H_CS}		12			ns
SDI Input Setup Time	t _{SU_SI}		6			ns
SDI Input Hold Time	t _{H_SI}		12			ns
CLK Fall to SDO Valid Output Time	t _{V_SDO}				50	ns
SDO Output Hold Time	t _{H_SO}		10			ns
ESD PROTECTION						
Human Body Model	HBM			±2.5		kV
Charged Device Model	CDM			500		V

Note 2: Limits are 100% tested at $T_A = +25^{\circ}C$, $+85^{\circ}C$, and $-40^{\circ}C$, unless otherwise noted.

Note 3: V_{DDIO} must be lower or equal than V_{DD} analog.

Note 4: In standby mode, only the drive circuit is powered on. In this condition, the outputs are not available. In this condition, the startup time depends only on the filters responses.

Note 5: Based on characterization results, not production tested.

Note 6: Enable/disable with user selectable bandwidth. Gyro bandwidth accuracy is $\pm 10\%$. Guaranteed by design.

Note 7: User selectable with 256 possible values from 10kHz down to 5Hz. ODR accuracy is $\pm 10\%$.

Note 8: User can choose the best output current based on his PCB, interface speed, load, and consumption.

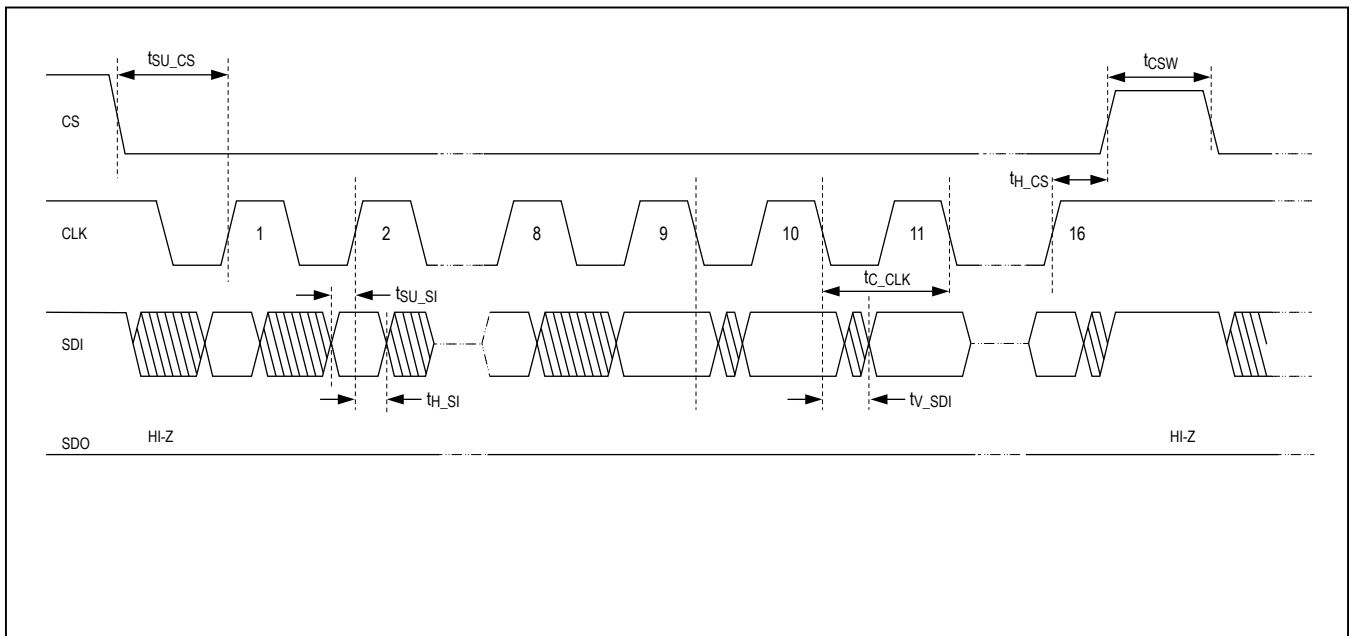
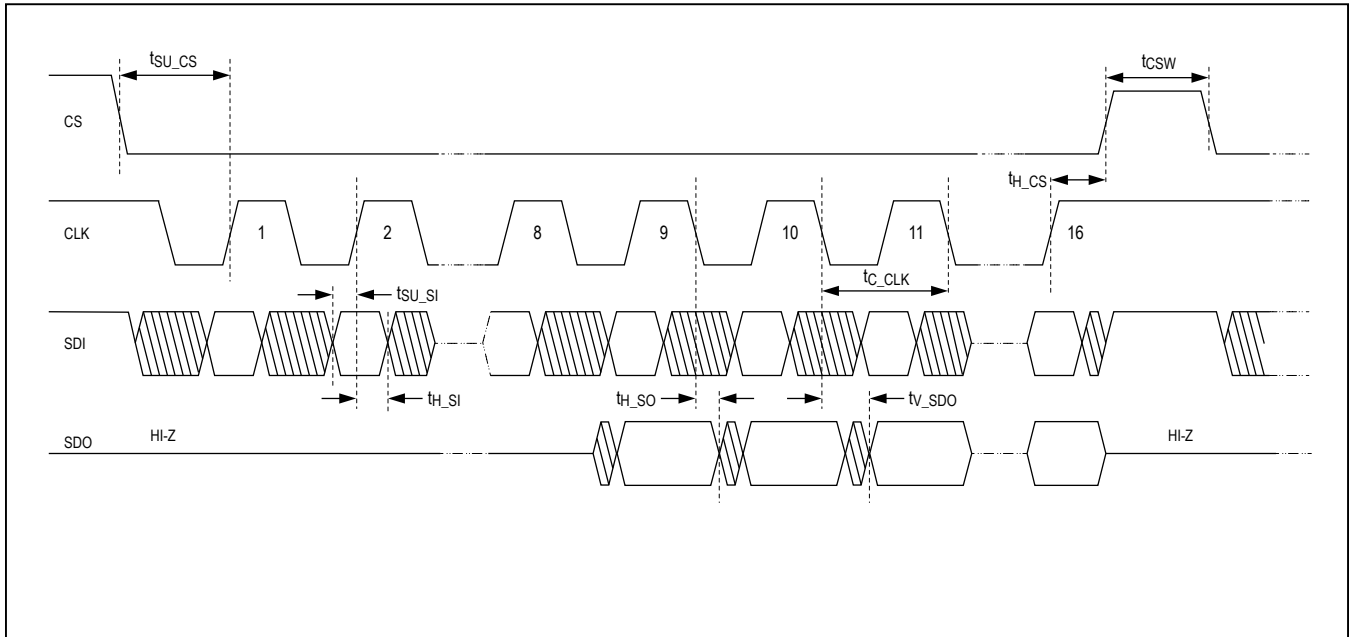
Note 9: 10pF load on SPI lines. Min max based on characterization results.

PRELIMINARY

MAX21001

超高精度、汽车级、
3轴数字输出陀螺仪

SPI时序图



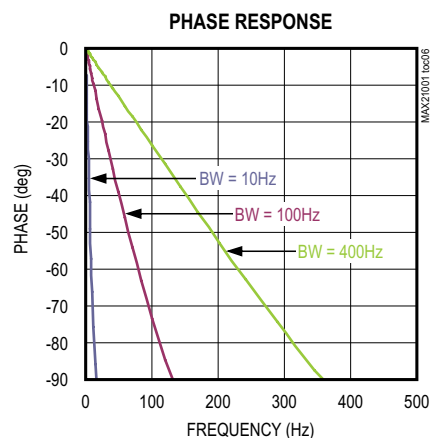
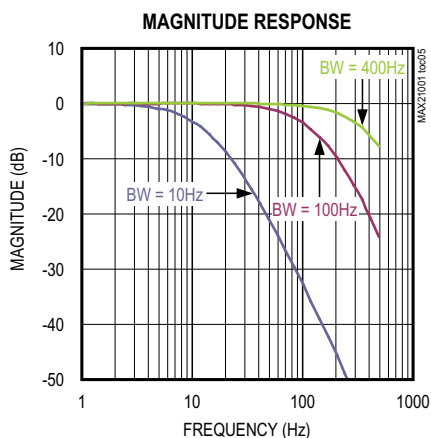
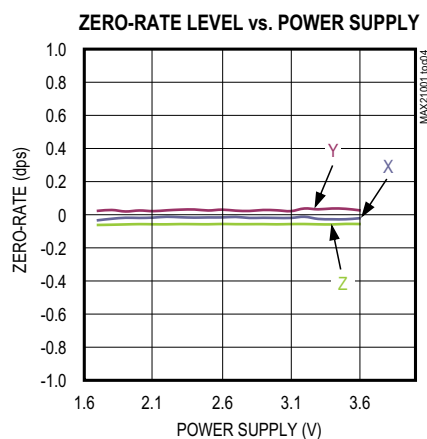
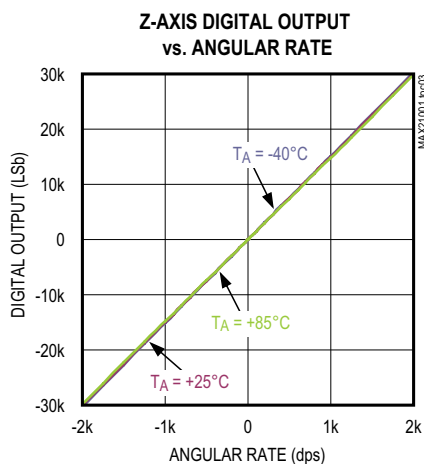
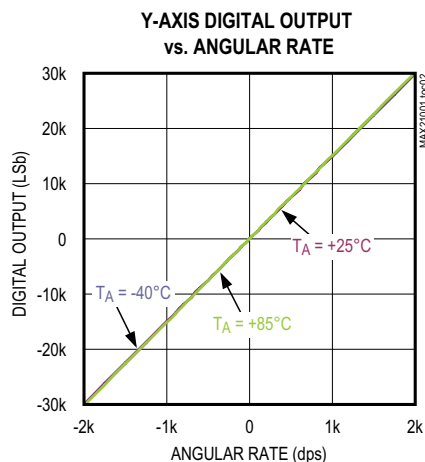
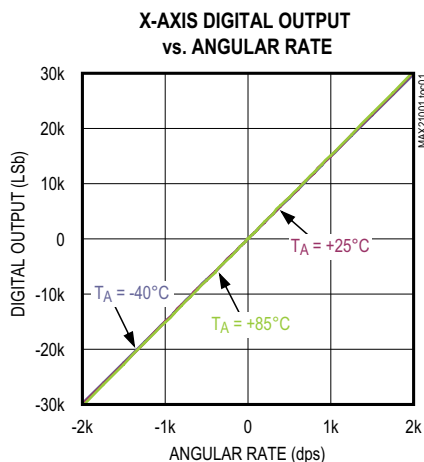
PRELIMINARY

MAX21001

超高精度、汽车级、 3轴数字输出陀螺仪

典型工作特性

($V_{DD} = V_{DDIO} = 2.5V$, $T_A = +25^\circ C$, unless otherwise noted.)



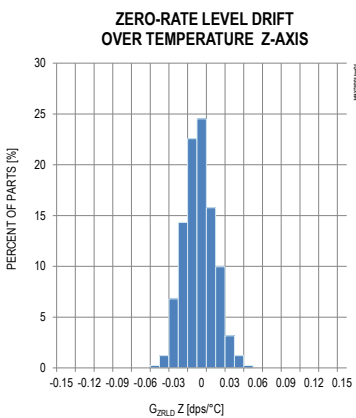
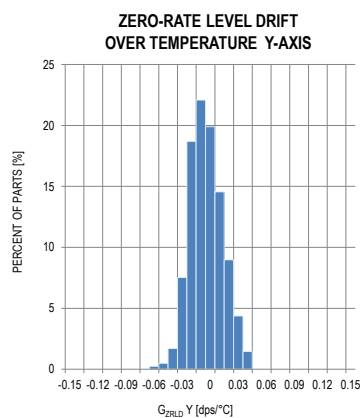
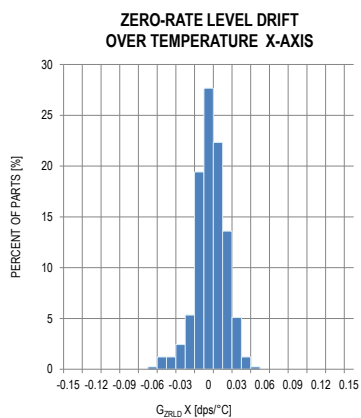
PRELIMINARY

MAX21001

超高精度、汽车级、 3轴数字输出陀螺仪

典型工作特性

($V_{DD} = V_{DDIO} = 2.5V$, $T_A = +25^\circ C$, unless otherwise noted.)

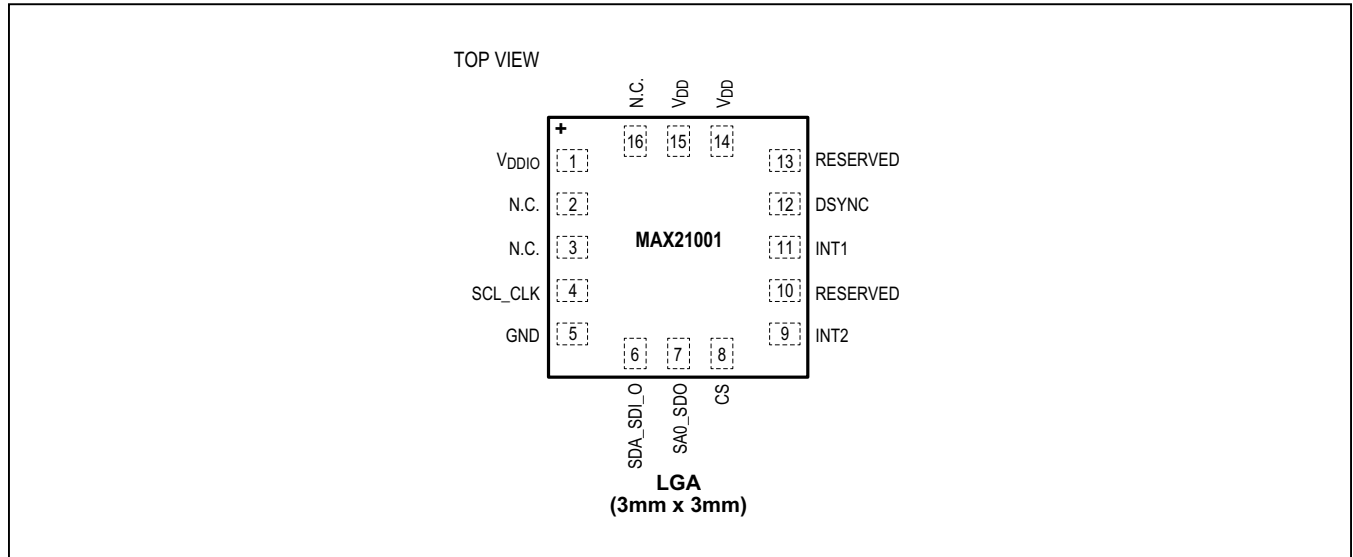


PRELIMINARY

MAX21001

超高精度、汽车级、
3轴数字输出陀螺仪

引脚配置



引脚说明

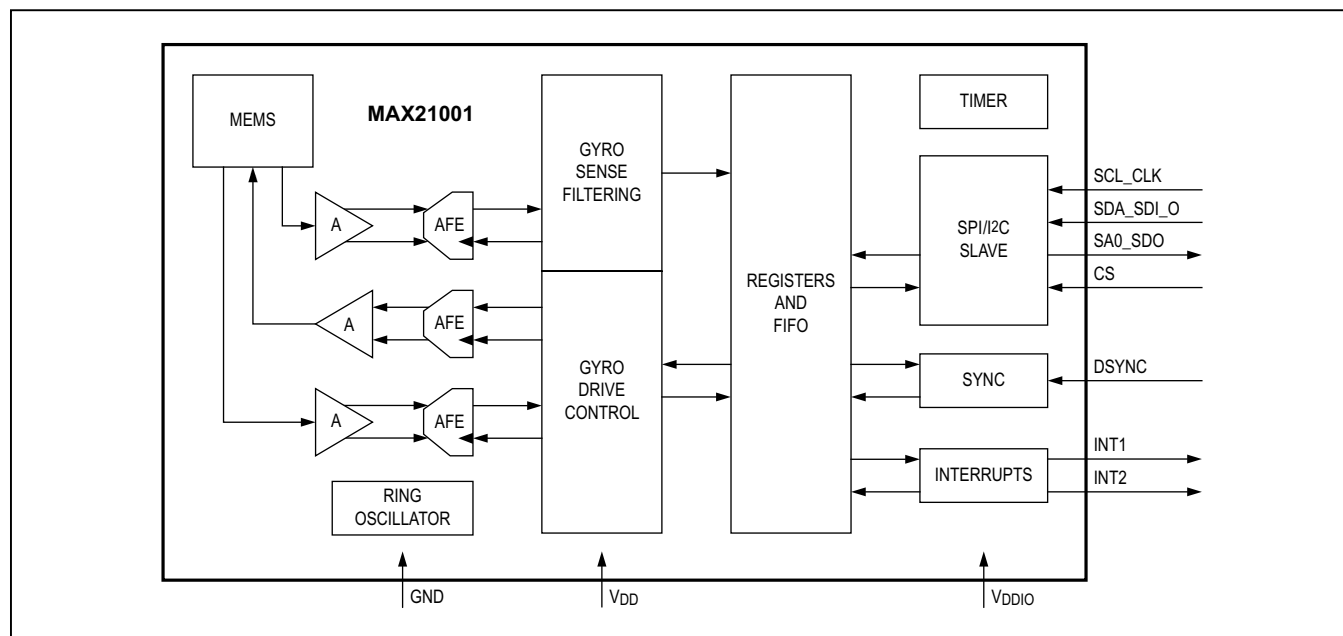
引脚	名称	功能
1	VDDIO	接口和中断模块电源。
2, 3, 16	N.C.	内部没有连接。
4	SCL_CLK	SPI和I ² C时钟。I ² C模式下，该IO具有可选的抗尖峰脉冲滤波器和延迟，以确保保持时间正确。
5	GND	电源地。
6	SDA_SDI_O	SPI输入/输出引脚和I ² C串行数据。I ² C模式下，该IO具有可选的抗尖峰脉冲滤波器和延迟，以确保保持时间正确。
7	SA0_SDO	SPI串行数据输出或I ² C从地址LSB。
8	CS	SPI片选/串口选择。
9	INT2	中断2。
10	RESERVED	必须连接至GND。
11	INT1	中断1。
12	DSYNC	数据同步引脚，从关断/待机模式下唤醒MAX21001，以及将数据与GPS/相机同步。
13	RESERVED	浮空。
14	VDD	模拟电源，用0.1μF电容和1μF电容旁路至GND。
15	VDD	应用中必须连接至VDD。

PRELIMINARY

MAX21001

超高精度、汽车级、 3轴数字输出陀螺仪

功能框图



详细说明

MAX21001是低功耗、低电压、小型封装、3轴角速度传感器，能够在整个温度范围和时间内提供前所未有的高精度和高灵敏度。

IC也是业内首款采用3mm x 3mm封装，并可工作在低至1.71V电压的陀螺仪。

器件集成了检测元件和IC接口，通过数字接口(I²C/SPI)提供测得的角速度。

IC提供±31.25/±62.5/±125/±250/±500/±1k/±2k dps满量程可选，以用户可选的带宽和ODR测量角速度。

IC采用3mm x 3mm x 0.9mm塑料焊盘栅格阵列(LGA)封装，工作在-40°C至+85°C温度范围。

更多详细信息请参见[定义](#)部分。

定义

电源电压(V): 该参数定义MEMS陀螺仪的直流电源工作电压。虽然保持低噪、低纹波的V_{DD}是设计中的一贯要求，

但竞争产品则要求采用超低噪声的低压差稳压器为MEMS陀螺仪供电。MAX21001则不需要，它不仅可以工作在1.71V，还可由开关稳压器供电，将系统功耗降至最低。

供电电流(mA): 该参数定义了MEMS陀螺仪在常规工作模式下的典型耗流。

待机模式供电电流(mA): 该参数定义了MEMS陀螺仪在待机模式下的耗流。为降低功耗并具有较快的开启时间，待机模式下仅适当关闭传感器的部分电路。

关断模式供电电流(μA): 该参数定义MEMS陀螺仪在关断模式下的耗流。该模式下，机械检测架构和读数链路均关断。用户可通过I²C/SPI接口配置控制寄存器使器件进入关断模式。关断模式下也可通过I²C/SPI接口完全访问控制寄存器。

满量程范围(dps): 该参数定义陀螺仪的测量范围，单位为度/秒(dps)。当施加的角速度超过满量程时，陀螺仪输出信号达到饱和。

PRELIMINARY

MAX21001

超高精度、汽车级、 3轴数字输出陀螺仪

零速率电平(dps): 该参数定义没有角速度作用在陀螺仪时的零速率电平。

灵敏度(字数/dps): 灵敏度(字数/dps)是指1 LSB与dps之间的关系, 可用于将以LSB为单位的数字陀螺仪测量值转换为角速度。

灵敏度温度系数(%): 该参数定义灵敏度在数据资料规定的工作温度范围内的变化百分比(%)。

零速率电平温度系数(dps): 该参数定义零速率电平在工作温度范围内的变化, 单位为dps。

非线性(% FS): 该参数定义陀螺仪输出与最佳拟合直线之间的最大误差, 单位为满量程(FS)的百分比。

系统带宽(Hz): 该参数定义从直流到陀螺仪内部可测量带宽(BW)之间的角速度频率。可通过更改专用寄存器调整陀螺仪带宽。

速率噪声密度(dps/√Hz): 该参数定义用户根据陀螺仪输出及BW参数获得的标准分辨率。

MAX21001架构

MAX21001包括以下主要模块和功能:

- 三轴MEMS角速度陀螺仪传感器, 带16位ADC和信号调理
- I²C和SPI串行通信接口
- 传感器数据寄存器
- FIFO
- 同步
- 中断发生器
- 数字输出温度传感器
- 自检

带16位ADC和信号调理的三轴MEMS陀螺仪

IC包括单驱动振动MEMS陀螺仪, 检测围绕X、Y和Z轴的转速。当陀螺仪围绕任意检测轴旋转时, 科氏力决定位移, 可通过电容变化测得。然后对产生的信号进行处理, 产生与角速度成比例的数据流。采用16位ADC转换器进行模/数转换。陀螺仪的满量程可数字编程为 $\pm 31.25/\pm 62.5/\pm 125/\pm 250/\pm 500/\pm 1000/\pm 2000$ dps。

中断发生器

IC提供两个完全独立的中断发生器, 便于中断发生的SW管理。例如, 一条线可用于表示DATA_READY事件, 而另一条线可用于表示完成内部启动序列等。

可通过中断配置寄存器配置中断功能。配置项包括INT引脚电平和持续时间、清除方式, 以及产生中断所必需的触发器。

可从中断状态寄存器读取中断状态。能够以两种方式获得产生中断的事件: 闭锁和解锁。

中断源可独立使能/禁止以及清除。可能的中断源列表包括以下条件: DATA_READY、FIFO_READY、FIFO_THRESHOLD、FIFO_OVERRUN、RESTART、DSYNC。

中断发生器也可配置为闭锁、解锁或定时(长度可设置)。配置为闭锁时, 可通过读取对应的状态寄存器清除(读清除), 或者向状态寄存器写相应的掩码(写清除)。

数字输出温度传感器

数字输出温度传感器用于测量IC的管芯温度, 可通过传感器数据寄存器读取ADC的读数。

温度数据分为2个字节, 对于较快和准确度要求不太高的读数, 访问MSB可将温度数据作为绝对值进行读取, 单位为摄氏度(°C); 通过读取LSB, 准确度大幅提高, 可读取1/256°C。

PRELIMINARY

MAX21001

超高精度、汽车级、 3轴数字输出陀螺仪

工作模式

IC具有四种工作模式，可灵活地综合考虑功耗、精度和开启时间进行选择。

可由软件控制在不同的工作模式之间进行转换，在配置寄存器中明确设置工作模式，或使能根据DSYNC引脚自动切换工作模式。

常规模式

常规模式下，IC工作噪声最低。

待机模式

为降低功耗并具有较短的打开时间，IC提供了待机模式。待机模式下，IC不产生数据；由于关闭了主要的信号处理资源，所以节省功耗。该模式下的开启时间要快得多。

关断模式

关断模式下，IC配置为将功耗降至最低。关断模式下，仍然可读写寄存器，但陀螺仪不产生新数据。与待机模式相比，开启IC并从陀螺仪收集数据所需的时间较长。

数字接口

可通过I²C和SPI串口访问IC内嵌入的寄存器，后者可由软件配置为工作在3线或4线接口模式。

串行接口被映射至相同的引脚。为选择/检测I²C接口，CS线必须连接至高电平(即连接至V_{DDIO})。

I²C接口

I²C为2线接口，由串行数据(SDA)和串行时钟(SCL)信号组成。通常情况下，总线为开漏、双向传输。在I²C接口方案中，所连接的器件可以为主机或从器件。主机将从地址发送到总线，地址相匹配的从器件应答主机。

与系统处理器(作为主机)通信时，IC始终作为从机。SDA和SCL通常需要通过电阻上拉至V_{DDIO}。最大总线速度为3.4MHz (I²C HS)，可以缩短支持数据交换时系统处理器保持“忙”状态的时间总量。

IC的从地址为b101100X，长7位。7位地址的LSB由引脚SA0的逻辑电平决定，允许同一I²C总线上挂接两片MAX21001。采用该配置时，两片器件中一片的地址应为

表1. 工作模式

NAME	DESCRIPTION
Normal	Device is operational with maximum performances.
Standby	In standby mode, the current consumption is reduced by 50%, with a shorter turn-on time of 5ms.
Power-Down	This is the minimum power consumption mode, at the price of a longer turn-on time.

表2. 数字接口引脚说明

NAME	DESCRIPTION
CS	SPI enable and I ² C/SPI mode selection (1: I ² C mode, 0: SPI enabled)
SCL/CLK	SPI and I ² C clock. When in I ² C mode, the IO has selectable anti-spike filter and delay to ensure correct hold time.
SDA/SDI/SDO	SPI in/out pin and I ² C serial data. When in I ² C mode, the IO has selectable anti-spike filter and delay to ensure correct hold time.
SDO/SA0	SPI serial data out or I ² C slave address LSB

表3. I²C地址

I ² C BASE ADDRESS	SA0/SDO PIN	R/W BIT	RESULTING ADDRESS
0x2C (6 bit)	0	0	0xB0
0x2C	0	1	0xB1
0x2C	1	0	0xB2
0x2C	1	1	0xB3

b1011000 (引脚SA0_SD0设置为逻辑低)，另一片的地址应为b1011001 (引脚SA0_SD0设置为逻辑高)。

SPI接口

IC的SPI可工作在高达10MHz，3线(半双工)和4线模式(全双工)。

PRELIMINARY

超高精度、汽车级、 3轴数字输出陀螺仪

如果器件与其它SPI器件一起工作，建议将地址0x15的I2C_DISABLE位置位，以免在检测到通信、CS不确定时意外切换至I2C模式。

IC作为SPI从器件工作。写寄存器和读寄存器的命令在16个时钟脉冲内完成；如果读/写多个字节，则在8的整数倍时钟脉冲内完成。位持续时间为CLK的两个下降沿之间的时间。

第一位(位0)在CS下降沿之后的第一个CLK下降沿开始，最后一位(位15、位23等)在CS上升沿之前的最后一个CLK下降沿开始。

第0位：RW位，为0时，数据DI[7:0]写入IC；为1时，读取来自于器件的数据DO[7:0]。为后者时，芯片在第8位开始时驱动SDO。

第1位：MS位，根据IF_PARITY的配置，该位可用于工作在多寻址标准模式，或用于检查寄存器地址的奇偶校验。

如果作为MS位，为1时，地址在多个读/写命令中保持不变；为0时，地址在多个读/写命令中自动递增。

第2至7位：地址AD[5:0]，为变址寄存器的地址字段。

第8至15位：数据DI[7:0] (写模式)，为写入器件的数据(MSb在前)。

第16至23位：数据DO[7:0] (读模式)，从器件读取的数据(MSb在前)。

SPI半双工和全双工工作

IC可设置为工作在半双工(一个双向数据引脚)或全双工(一个数据输入引脚和一个数据输出引脚)模式。SPI主机将ITF_OTP中的SPI_3_WIRE位置0时，为全双工工作；将该位置1时为半双工工作。上电默认为全双工。

全双工工作

IC上电时默认进入全双工模式，或者SPI主机清除SPI_3_WIRE位时进入全双工模式，SPI接口使用独立的数据引脚

SDI和SDO传输数据。由于数据引脚独立，所以IC可同时输入和输出数据位。IC使用这一功能在移入命令字节时，移出8个输出数据位。

从SPI从机接口(SDO)读取数据

SPI主机采用以下步骤从IC从机接口读取数据：

- 1) CS为高电平时，未选中IC，SDO输出为三态。
- 2) 将SCL_CLK驱动为无效状态后，SPI主机通过将CS拉低选中IC。
- 3) SPI主机同时将命令字节移入MAX21001，SPI读命令在16个时钟周期内完成。如果执行多字节读命令，在之前时钟脉冲的基础上增加8个时钟脉冲的整数倍。

第0位：READ位，值为1。

第1位：MS位，为1时不递增地址；为0时在多字节读操作中递增地址。

第2至7位：地址AD[5:0]，为变址寄存器的地址字段。

第8至15位：数据DO[7:0] (读模式)，从器件读取的数据(MSb在前)。

第16至23位：数据DO[...-8]，多字节读操作的其他字节数据。

- 4) 16个时钟周期后，主机可将CS驱动为高电平，取消选中IC，使其将SDO输出置于三态。时钟的下降沿将序列中下一个数据字节的MSB送至SDO输出。
- 5) 通过将CS保持为低电平，主机连续提供SCL_CLK脉冲(突发模式)，将寄存器数据移出IC。主机通过将CS驱动为高电平结束传输。主机必须确保SCL_CLK在下次操作开始时(将CS驱动为低电平时)处于无效状态。

超高精度、汽车级、 3轴数字输出陀螺仪

写SPI从机接口(SDI)

SPI主机采用以下步骤将数据写入IC从机接口：

- 1) SPI主机将时钟设置为无效状态。CS为高电平时，主机可驱动SDI输入。
- 2) SPI主机通过将/CS拉低选中MAX21001。
- 3) SPI主机同时将命令字节移入IC，SPI写命令在16个时钟周期内完成。如果执行多字节写命令，在之前时钟脉冲的基础上增加8个时钟脉冲的整数倍。

第0位：WRITE位，值为0。

第1位：MS位，为1时不递增地址，为0时在多字节写操作中递增地址。

第2至7位：地址AD[5:0]，为变址寄存器的地址字段。

第8至15位：数据DI[7:0] (写模式)，为写至器件的数据 (MSb在前)。

第16–...位：数据DI[...–8]，多字节写操作的其他字节数据。

- 4) 通过将CS保持为低电平，主机连续提供SCL_CLK脉冲 (突发模式)，将数据字节写至IC。主机通过将CS驱动为高电平结束传输。主机必须确保SCL_CLK在下次操作开始时(将CS驱动为低电平时)处于无效状态。全双工模式下，IC在前8位(命令字节)期间在SDO输出数据位，随后在SPI主机将字节移入SDI时在SDO上输出零。

半双工工作

SPI主机将SPI_3_WIRE置1时，IC置于半双工模式。半双工模式下，IC将其SDO引脚置于三态，使SDI引脚为双向，节省SPI接口的引脚。半双工模式下，SDO引脚可浮空，SPI主机必须将SDI作为双向传输引脚。主机访问IC寄存器的步骤如下：SPI主机将时钟设置为无效状态。CS为高电平时，主机可将SDI引脚驱动为任意值。

- 1) SPI主机通过将CS驱动为低电平选中IC并将写入的第一个数据位(MSB)送至SDI输入。
- 2) SPI主机打开其输出驱动器，将命令字节移入IC。SPI读命令在16个时钟周期内完成。

第0位：READ位，值为1。

第1位：MS位，为1时不递增地址；为0时在多字节读操作中递增地址。

第2至7位：地址AD[5:0]，为变址寄存器的地址字段。

第8至15位：数据DO[7:0] (读模式)，从器件读取的数据 (MSb在前)。多字节读命令也适用于3线模式。

传感器数据寄存器

传感器数据寄存器包含最新的陀螺仪和温度测量数据。

它们为只读寄存器，通过串行接口访问。任何时间均可读取这些寄存器的数据，可利用中断功能判断何时有新数据可供读取。

FIFO

IC内嵌256组16位数据FIFO，用于三路输出通道(偏航、倾斜、俯仰)中的每路通道。由于主机处理器无需连续从传感器获取数据，仅在需要时唤醒，从FIFO中以突发模式读取大量数据，所以能够节省系统功耗。配置为快照模式时，提供了在速率中断事件后捕获数据的理想方法。

该缓冲器可按照四种主模式进行工作：关闭、常规、中断和快照。

常规和中断模式可选择配置为工作于溢出模式，取决于缓冲器是否丢弃较新或较早数据。

可使能各种FIFO状态标识，以在INT1/INT2引脚上产生中断事件。

FIFO关闭模式

该模式下，FIFO关闭；数据仅储存在数据寄存器中，如果读取FIFO，则无数据可用。

FIFO关闭时，实际上可选择两种方式使用器件：同步和异步读操作。

同步读操作

该模式下，处理器在DATA_READY每次置位时读取IC产生的数据集(例如3轴配置的6个字节)。为避免数据不一致，处理器必须且只能读取一次数据集。

超高精度、汽车级、 3轴数字输出陀螺仪

使用这种方法的好处包括完美重构陀螺仪的输入信号以及数据流最小。

异步读操作

该模式下，处理器读取IC产生的数据，与DATA_READY的状态无关。为了将由于不同采样被读取的次数不同引起的误差降至最小，操作频率必须比所选ODR高得多(例如10倍)，这种方法通常要求BW高得多。

FIFO常规模式

Overrun = false

- FIFO打开。

- 以所选数据率(ODR)填充FIFO。
- FIFO填满时，可产生中断。
- FIFO填满时，全部丢弃新输入的数据。只读取FIFO中已储存数据的子集，可排除写入新数据的可能性。
- 只有读取全部数据时，FIFO才重新开始保存数据。
- 如果通信速度较高，可防止数据丢失。
- 为防止FIFO-FULL条件，必需是在发生下一DATA_READY之前读取全部数据集。
- 如果不满足该条件，会丢失数据。

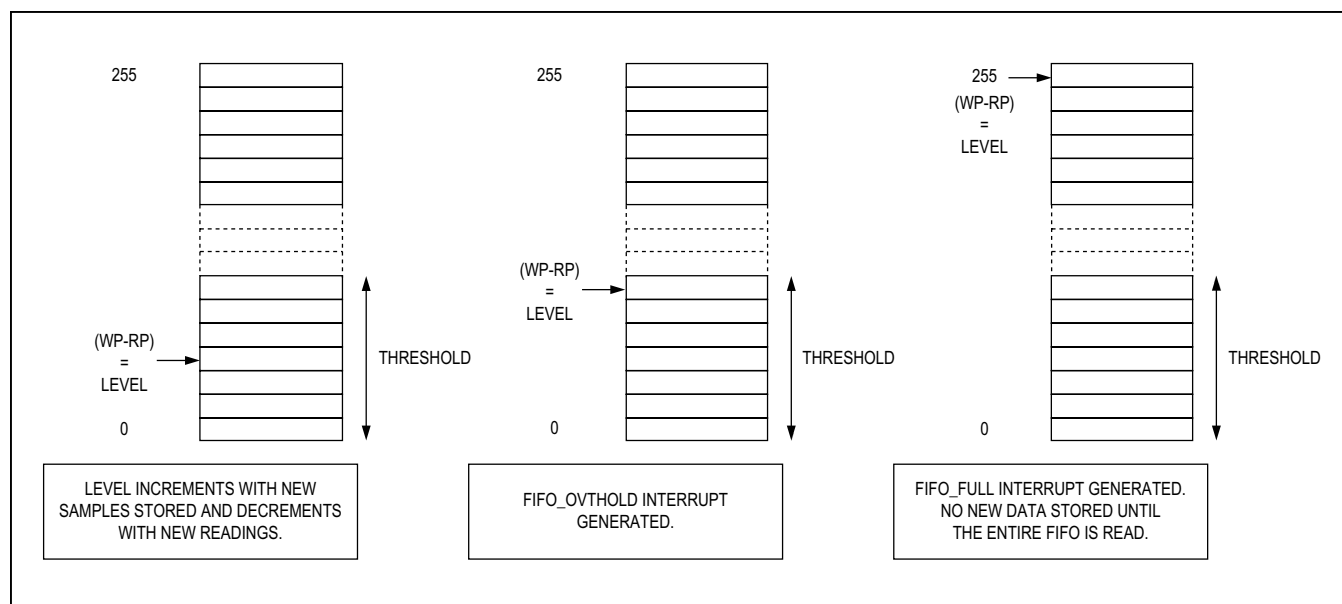


图1. FIFO常规模式，*Overrun = False*

PRELIMINARY

超高精度、汽车级、 3轴数字输出陀螺仪

Overrun = true

- FIFO打开。
- 以所选ODR填充FIFO。
- FIFO填满时，可产生中断。
- FIFO填满时，最早的数据被新数据覆盖。
- 如果通信速度较高，可保证数据完整性。
- 为防止DATA_LOST，必需在发生下一DATA_READY之前读取全部数据集。
- 如果不满足该条件，数据会被覆盖。
- 发生溢出时，读指针强制为写指针-1，以确保只丢弃较早数据，有机会读取新数据。

中断模式

Overrun = false

- 初始禁止FIFO，数据只存储在数据寄存器中。
- 发生速率中断(OR或AND)时，自动打开FIFO，以所选ODR储存数据。
- FIFO填满时，全部丢弃新输入的数据。只读取FIFO中已储存数据的子集，可排除写入新数据的可能性。
- 只有读取全部数据时，FIFO才重新开始保存数据。
- 如果通信速度较高，可防止数据丢失。
- 为防止FIFO-FULL条件，必需是在发生下一DATA_READY之前读取全部数据集。
- 如果不满足该条件，会丢失数据。

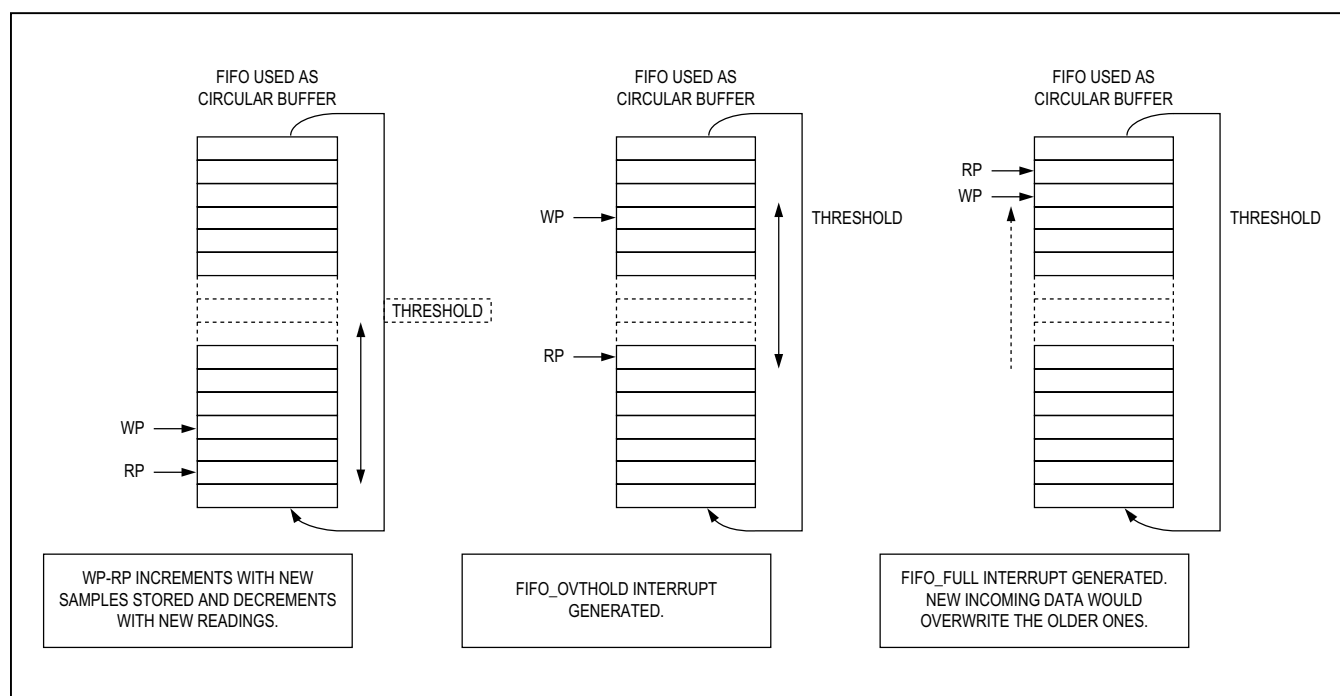


图2. FIFO常规模式，Overrun = True

PRELIMINARY

MAX21001

超高精度、汽车级、 3轴数字输出陀螺仪

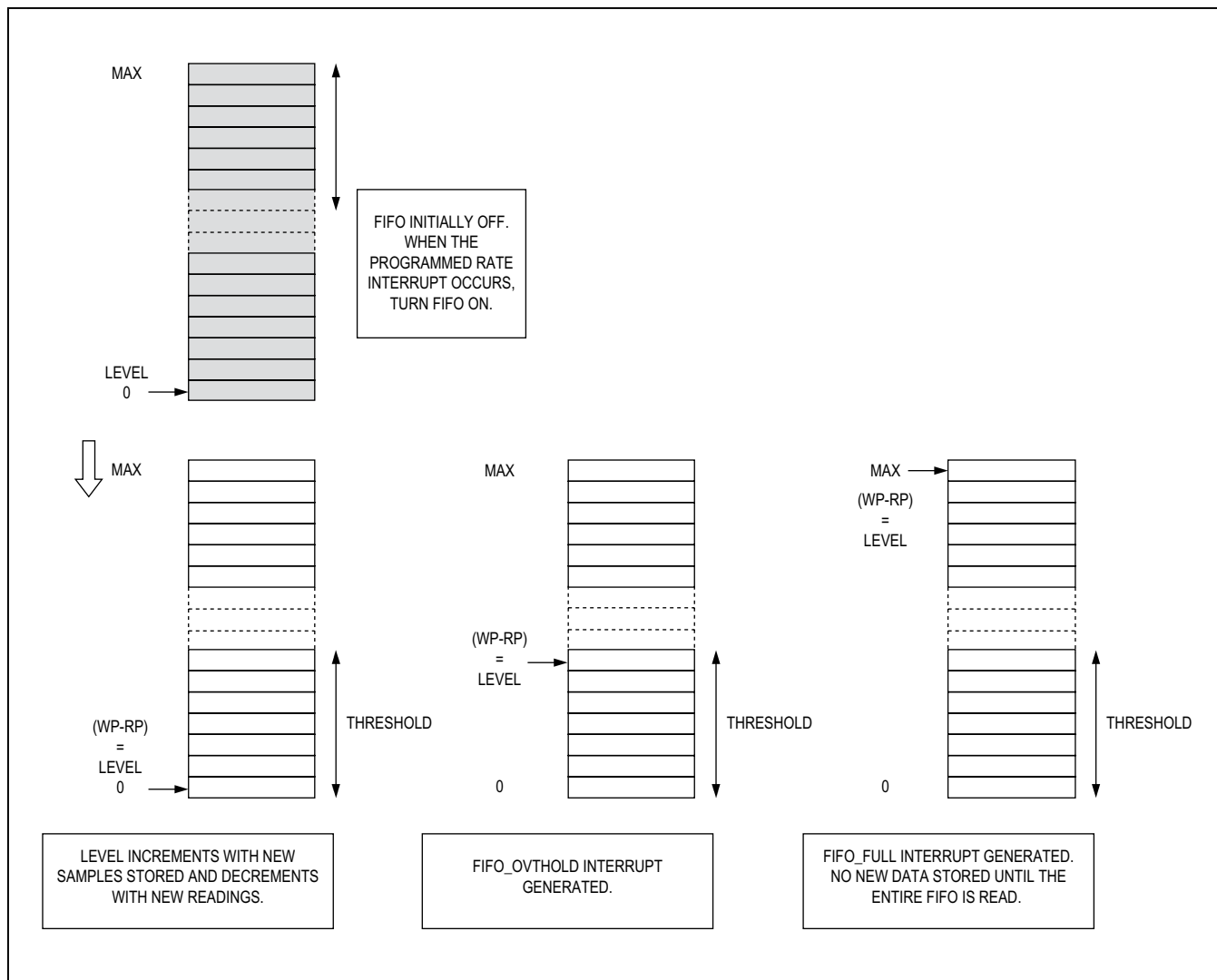


图3. FIFO中断模式，Overrun = False

PRELIMINARY

超高精度、汽车级、 3轴数字输出陀螺仪

Overrun = true

- 初始禁止FIFO，数据只存储在数据寄存器中。
- 发生速率中断(OR或AND)时，自动打开FIFO，以所选ODR储存数据。
- FIFO填满时，可产生中断。
- FIFO填满时，最早的数据被新数据覆盖。
- 如果通信速度较高，可保证数据完整性。
- 为防止DATA_LOST，必需在发生下一DATA_READY之前读取全部数据集。
- 如果不满足该条件，数据会被覆盖。
- 发生溢出条件时，读指针强制为写指针-1，以确保只丢弃较早数据，有机会读取新数据。

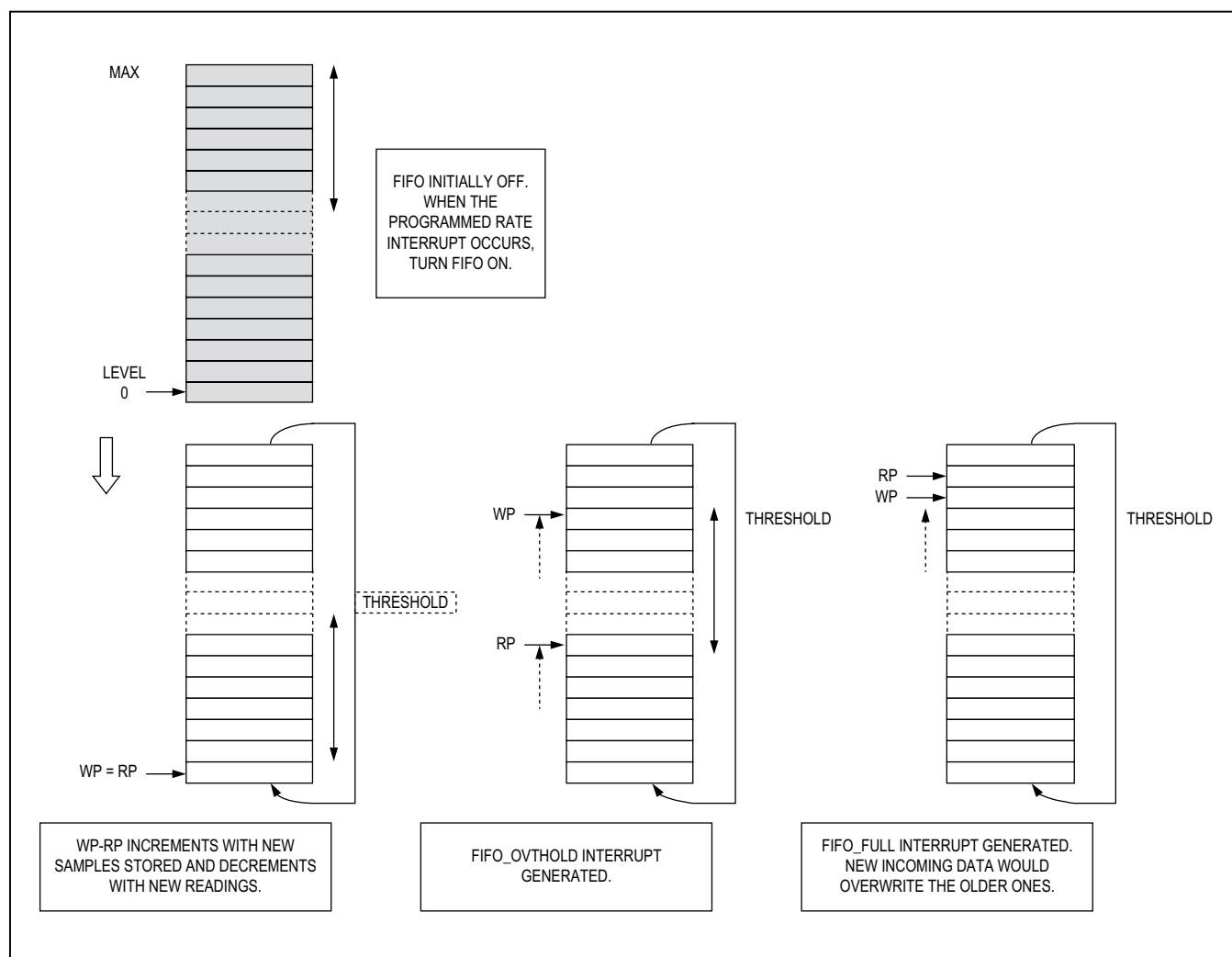


图4. FIFO中断模式，*Overrun = True*

PRELIMINARY

超高精度、汽车级、 3轴数字输出陀螺仪

快照模式

- FIFO初始处于常规模式，使能溢出。
- 发生速率中断(OR或AND)时，FIFO自动转换为非溢出模式，以所选ODR存储数据，直到FIFO填满。
- FIFO填满时，可产生中断。
- FIFO填满时，全部丢弃新输入的数据。只读取FIFO中已储存数据的子集，可排除写入新数据的可能性。
- 只有读取全部数据时，FIFO才重新开始保存数据。
- 如果通信速度较高，可防止数据丢失。
- 为防止FIFO_FULL，必需在发生下一DATA_READY之前读取全部数据集。
- 如果不满足该条件，会丢失数据。

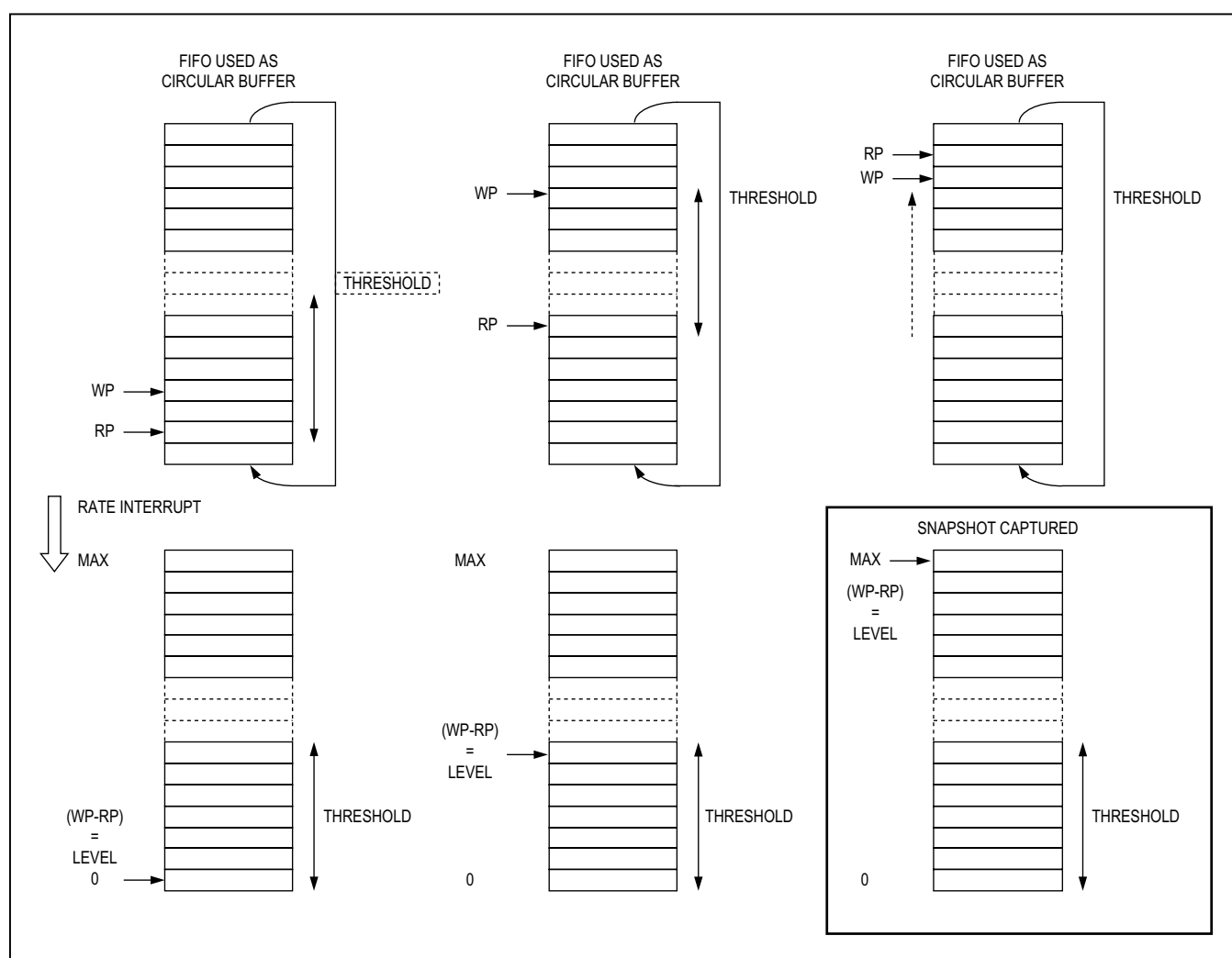


图5. FIFO快照模式

PRELIMINARY

超高精度、汽车级、 3轴数字输出陀螺仪

零偏不稳定性及陀螺角随机游走

零偏不稳定性是陀螺仪的一个关键性能参数。IC的每个轴的典型零偏不稳定性为4°/小时，ARW为0.45°/√小时，采用艾伦方差法测得。

数据同步

DSYNC引脚使能多种同步选项。

唤醒功能

DSYNC引脚可用于将IC从关断或挂起模式下唤醒。重复将DSYNC从有效改变为无效或者从无效变为有效，可利用外部控制器件控制IC的工作模式，外部器件可以是微控制器、另一个传感器或不同类型的器件。

DSYNC可配置为高电平或低电平有效，以及沿触发或电平触发。该功能由DSYNC_CFG寄存器中的指定位控制。

数据捕获功能

DSYNC引脚的另一种工作方式是作为数据捕获触发。可将IC配置为停止产生数据，直到DSYNC上产生指定信号沿。一旦发生有效的信号沿，IC则收集DSYNC_CNT寄存器中指定数量的数据。

DSYNC对数据的映射

DSYNC也可以映射至传感器数据的LSB，以随后执行同步。在陀螺仪的每个使能轴上发生映射。该功能由DSYNC_CFG寄存器中的指定位控制。

DSYNC中断发生

DSYNC引脚也可用作中断源，根据外部处理器的软件管理确定不同类型的数据同步。

可组合使用基于DSYNC的唤醒、数据捕获、数据映射和中断发生功能。

唯一序列号

每片IC具有唯一的48位标识，可用于跟踪试样的历史，包括制造、组装及测试信息。注意，该序列号仅仅为512位微调位中的48位，因此设计不能保证其单义性。

自检

对于数字陀螺仪，控制寄存器中有两个专用位，用于使能自检。该功能可用于验证陀螺仪是否工作正常，无需实际旋转陀螺仪，可在陀螺仪安装到PCB之前或之后进行自检。如果陀螺仪的输出在数据资料规定的自检值范围之内，则说明陀螺仪工作正常，因此自检功能为用户最终产品生产线上的一项重要事项。

Maxim 3轴数字陀螺仪中的嵌入式自检功能是一项关键附加功能，允许在最终产品组装期间测试陀螺仪，无需实际移动器件。

超高精度、汽车级、
3轴数字输出陀螺仪

寄存器文件

寄存器文件按寄存器组组织。公共寄存器组映射到地址0x20至0x3F，这些寄存器始终可用。通过正确设置地址0x21，可以在地址0x00至0x1F映射两个不同的用户寄存器组。这种结构的目的是将寄存器映射地址的管理限制在0x00至0x3F范围，即使物理寄存器的数量超过64。

公共寄存器

公共寄存器是指其位置始终可供使用的寄存器组，与寄存器组选择无关。

该寄存器组包括全部最常用寄存器，包括数据寄存器和FIFO数据。

表4. 公共寄存器

NAME	REGISTER ADDRESS	TYPE	DEFAULT VALUE	COMMENT
WHO_AM_I	0x20	R	1011 0001	Device ID
BANK_SELECT	0x21	RW	0000 0000	Register bank selection
SYSTEM_STATUS	0x22	R	0000 0000	System Status register
GYRO_X_H	0x23	R	Data	Bits [15:8] of X measurement
GYRO_X_L	0x24	R	Data	Bits [07:0] of X measurement
GYRO_Y_H	0x25	R	Data	Bits [15:8] of Y measurement
GYRO_Y_L	0x26	R	Data	Bits [07:0] of Y measurement
GYRO_Z_H	0x27	R	Data	Bits [15:8] of Z measurement
GYRO_Z_L	0x28	R	Data	Bits [07:0] of Z measurement
TEMP_H	0x29	R	Data	Bits [15:8] of T measurement
TEMP_L	0x2A	R	Data	Bits [07:0] of T measurement
RFU	0x2B	R	0000 0000	
RFU	0x2C	R	0000 0000	
RFU	0x2D	R	0000 0000	
RFU	0x2E	R	0000 0000	
RFU	0x2F	R	0000 0000	
RFU	0x30	R	0000 0000	
RFU	0x31	R	0000 0000	
RFU	0x32	R	0000 0000	
RFU	0x33	R	0000 0000	
RFU	0x34	R	0000 0000	
RFU	0x35	R	0000 0000	
RFU	0x36	R	0000 0000	
RFU	0x37	R	0000 0000	
RFU	0x38	R	0000 0000	
RFU	0x39	R	0000 0000	
RFU	0x3A	R	0000 0000	
HP_RST	0x3B	RW	0000 0000	Highpass filter reset
FIFO_COUNT	0x3C	R	0000 0000	Available FIFO samples for data set
FIFO_STATUS	0x3D	R	0000 0000	FIFO status flags
FIFO_DATA	0x3E	R	Data	FIFO data to be read in burst mode
PAR_RST	0x3F	W and reset	0000 0000	Parity reset (reset on write)

MAX21001

超高精度、汽车级、 3轴数字输出陀螺仪

用户寄存器组0

用户寄存器组0用于配置IC的大多数功能，中断除外，中断是用户寄存器组1的一部分。

表5. 用户寄存器组0

NAME	REGISTER ADDRESS	TYPE	DEFAULT VALUE	COMMENT
POWER_CFG	0x00	RW	0000 0111	Power mode configuration
SENSE_CFG1	0x01	RW	0010 1000	Sense configuration: LP and OIS
SENSE_CFG2	0x02	RW	0010 0011	Sense configuration: ODR
SENSE_CFG3	0x03	RW	0000 0000	Sense configuration: HP
RFU	0x04	R	0000 0000	
RFU	0x05	R	0000 0000	
RFU	0x06	R	0000 0000	
RFU	0x07	R	0000 0000	
RFU	0x08	R	0000 0000	
RFU	0x09	R	0000 0000	
RFU	0x0A	R	0000 0000	
RFU	0x0B	R	0000 0000	
RFU	0x0C	R	0000 0000	
RFU	0x0D	R	0000 0000	
RFU	0x0E	R	0000 0000	
RFU	0x0F	R	0000 0000	
RFU	0x10	R	0000 0000	
RFU	0x11	R	0000 0000	
RFU	0x12	R	0000 0000	
DR_CFG	0x13	RW	0000 0001	Data ready configuration
IO_CFG	0x14	RW	0000 0000	Input/output configuration
I2C_CFG	0x15	RW	0000 0100	I2C configuration
ITF_OTP	0x16	RW	0000 0000	Interface and OTP configuration
FIFO_TH	0x17	RW	0000 0000	FIFO threshold configuration
FIFO_CFG	0x18	RW	0000 0000	FIFO mode configuration
RFU	0x19	R	0000 0000	
DSYNC_CFG	0x1A	R	0000 0000	DATA_SYNC configuration
DSYNC_CNT	0x1B	R	0000 0000	DATA_SYNC counter
RFU	0x1C	R	0000 0000	
RFU	0x1D	R	0000 0000	
RFU	0x1E	R	0000 0000	
RFU	0x1F	R	0000 0000	

PRELIMINARY

MAX21001

超高精度、汽车级、 3轴数字输出陀螺仪

用户寄存器组1

用户寄存器组1主要专用于配置中断，也包含唯一的序列号。

表6. 用户寄存器组1

NAME	REGISTER ADDRESS	TYPE	DEFAULT VALUE	COMMENT
INT_REF_X	0x00	RW	0000 0000	Interrupt reference for X axis
INT_REF_Y	0x01	RW	0000 0000	Interrupt reference for Y axis
INT_REF_Z	0x02	RW	0000 0000	Interrupt reference for Z axis
INT_DEB_X	0x03	RW	0000 0000	Interrupt debounce, X
INT_DEB_Y	0x04	RW	0000 0000	Interrupt debounce, Y
INT_DEB_Z	0x05	RW	0000 0000	Interrupt debounce, Z
INT_MSK_X	0x06	RW	0000 0000	Interrupt mask, X axis zones
INT_MSK_Y	0x07	RW	0000 0000	Interrupt mask, Y axis zones
INT_MSK_Z	0x08	RW	0000 0000	Interrupt mask, Z axis zones
INT_MASK_AO	0x09	RW	0000 0000	Interrupt masks, AND/OR
INT_CFG1	0x0A	RW	0000 0000	Interrupt configuration 1
INT_CFG2	0x0B	RW	0010 0100	Interrupt configuration 2
INT_TMO	0x0C	RW	0000 0000	Interrupt timeout
INT_STS_UL	0x0D	R	0000 0000	Interrupt sources, unlatched
INT1_STS	0x0E	R	0000 0000	Interrupt 1 status, latched
INT2_STS	0x0F	R	0000 0000	Interrupt 2 status, latched
INT1_MSK	0x10	RW	1000 0000	Interrupt 1 mask
INT2_MSK	0x11	RW	0000 0010	Interrupt 2 mask
RFU	0x12	R	0000 0000	
RFU	0x13	R	0000 0000	
RFU	0x14	R	0000 0000	
RFU	0x15	R	0000 0000	
RFU	0x16	R	0000 0000	
RFU	0x17	R	0000 0000	
RFU	0x18	R	0000 0000	
RFU	0x19	R	0000 0000	
SERIAL_0	0x1A	R	Variable	Unique serial number, byte 0
SERIAL_1	0x1B	R	Variable	Unique serial number, byte 1
SERIAL_2	0x1C	R	Variable	Unique serial number, byte 2
SERIAL_3	0x1D	R	Variable	Unique serial number, byte 3
SERIAL_4	0x1E	R	Variable	Unique serial number, byte 4
SERIAL_5	0x1F	R	Variable	Unique serial number, byte 5

PRELIMINARY

MAX21001

超高精度、汽车级、 3轴数字输出陀螺仪

轴向方位

下图所示为灵敏度和旋转极性的轴向方位。注意图6中的引脚1标识(●)。

焊接信息

焊接建议请参见www.maximintegrated.com/MAX21001.related。

应用笔记

利用0.1 μ F贴片陶瓷电容将每个V_{DD}和V_{DDIO}旁路至接地区域，尽量靠近IC，以将寄生电感降至最小。

根据具体应用的不同，在每块PCB上向V_{DD}和V_{DDIO}增加至少1 μ F大去耦电容。为获得最佳性能，将V_{DD}和V_{DDIO}电源分开。

表7. 外部元件材料清单

COMPONENT	LABEL	SPECIFICATION	QUANTITY
V _{DD} /V _{DDIO} bypass capacitor	C1	Ceramic, X7R, 0.1 μ F $\pm$ 10%, 4V	1
V _{DD} /V _{DDIO} bypass capacitor	C2	Ceramic, X7R, 1 μ F $\pm$ 10%, 4V	1

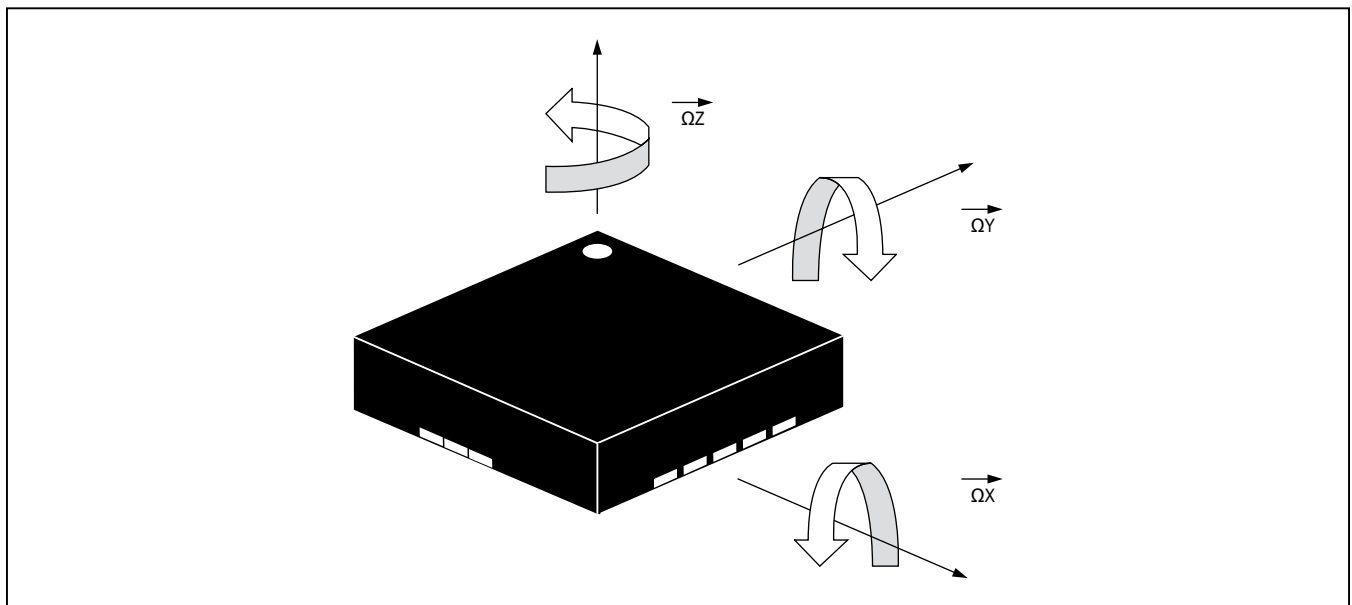


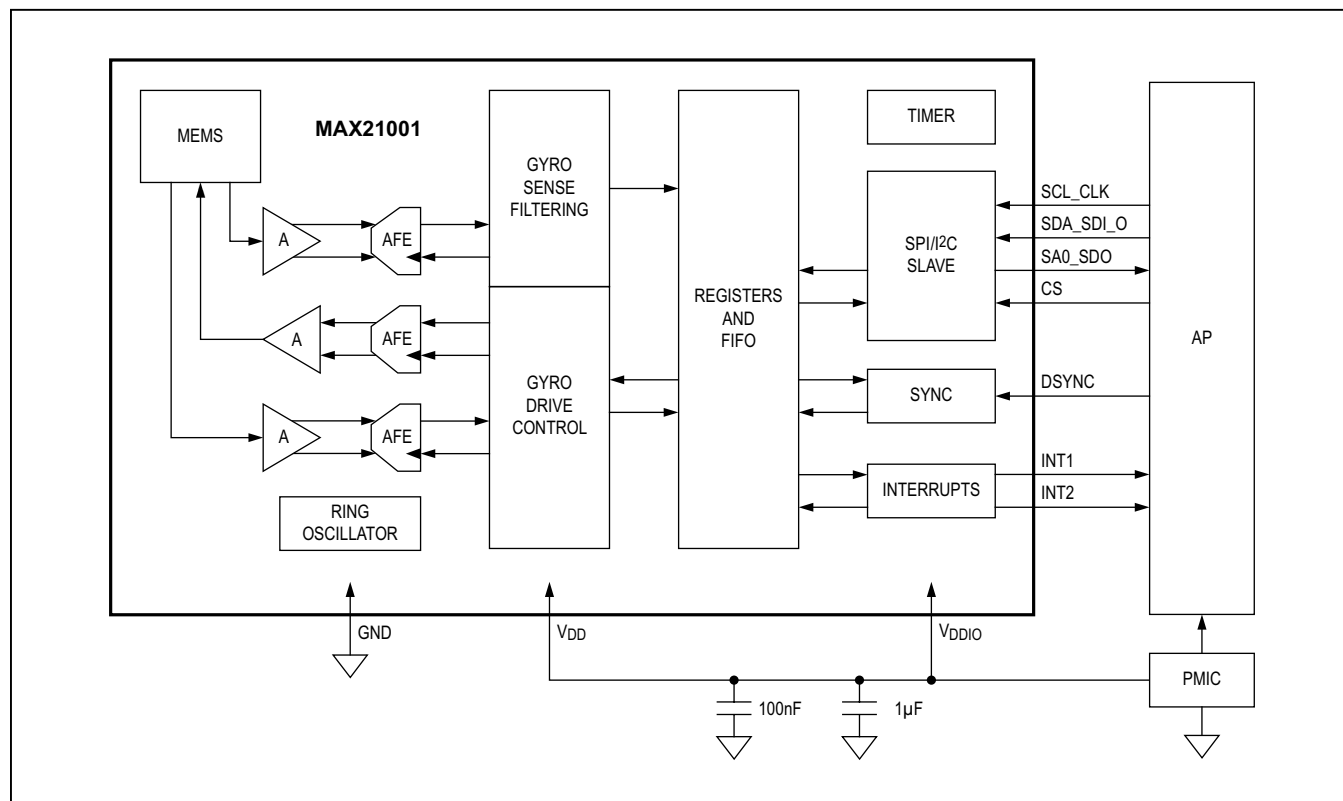
图6. 轴向方位

PRELIMINARY

MAX21001

超高精度、汽车级、
3轴数字输出陀螺仪

典型应用电路



订购信息

器件	温度范围	引脚-封装
MAX21001/V+	-40°C至+85°C	16 LGA
MAX21001/V+T	-40°C至+85°C	16 LGA

V表示通过汽车标准认证的器件。

+表示无铅(Pb)/符合RoHS标准的封装。

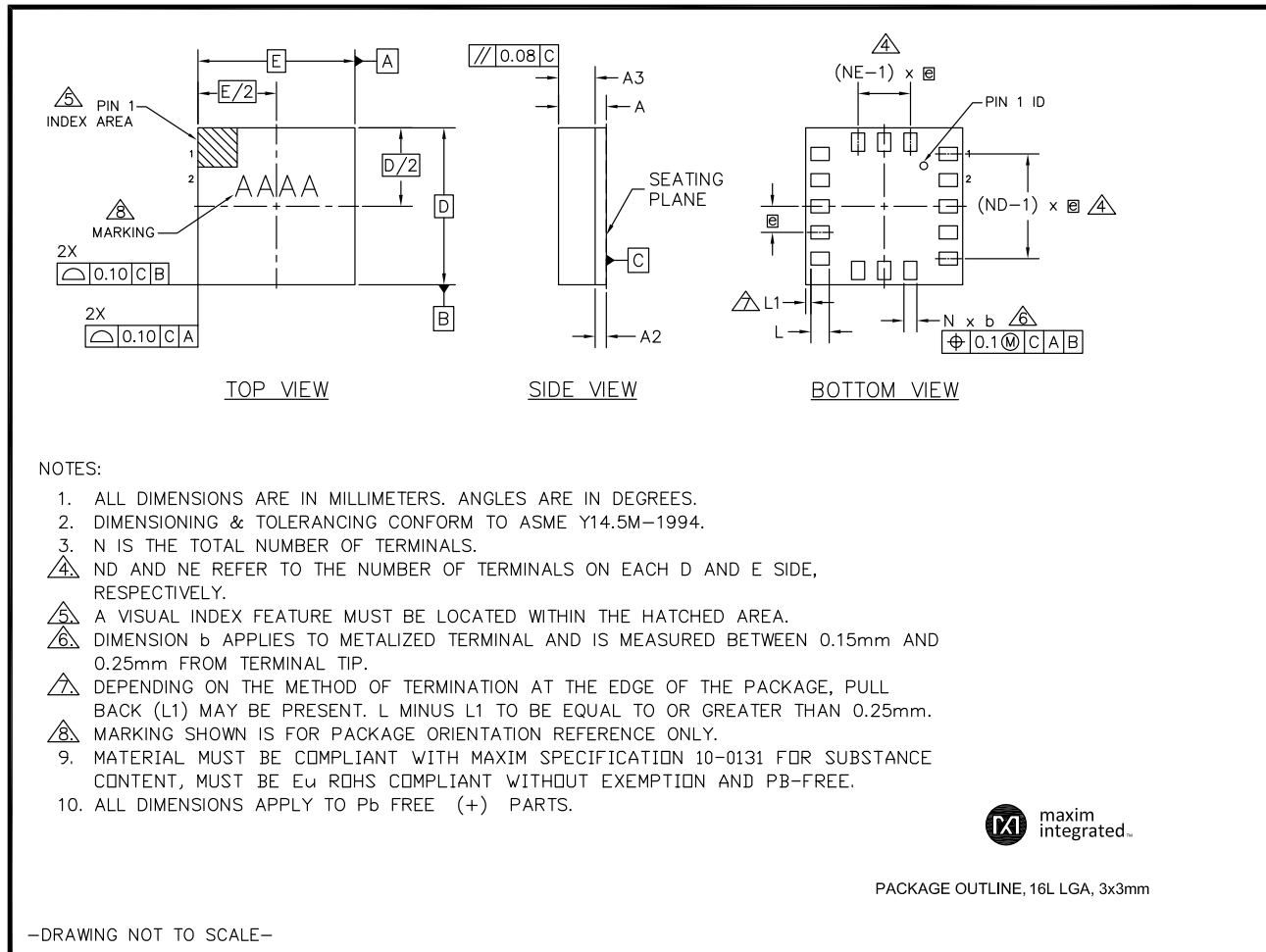
T = 卷带包装。

MAX21001

超高精度、汽车级、 3轴数字输出陀螺仪

封装信息

如需最近的封装外形信息和焊盘布局(占位面积), 请查询www.maximintegrated.com/cn/design/packaging。请注意, 封装编码中的“+”、“#”或“-”仅表示RoHS状态。封装图中可能包含不同的尾缀字符, 但封装图只与封装有关, 与RoHS状态无关。



PRELIMINARY

MAX21001

超高精度、汽车级、 3轴数字输出陀螺仪

封装信息(续)

如需最近的封装外形信息和焊盘布局(占位面积)，请查询www.maximintegrated.com/cn/design/packaging。请注意，封装编码中的“+”、“#”或“-”仅表示RoHS状态。封装图中可能包含不同的尾缀字符，但封装图只与封装有关，与RoHS状态无关。

REF.	MIN.	NOM.	MAX.
A	0.80	0.90	1.00
A2	0.21 REF		
A3	0.65	0.70	0.75
b	0.20	0.25	0.30
D	3.00 BSC		
E	3.00 BSC		
e	0.50 BSC		
L	0.30	0.35	0.40
L1	--		0.10
N	16		
ND	5		
NE	3		



PACKAGE OUTLINE, 16L LGA, 3x3mm

—DRAWING NOT TO SCALE—

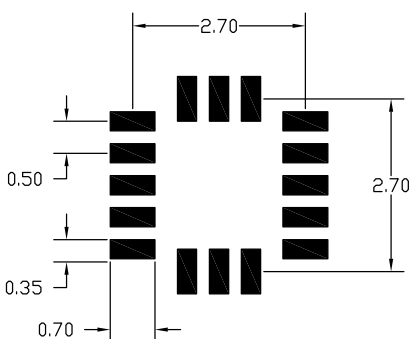
PRELIMINARY

MAX21001

超高精度、汽车级、 3轴数字输出陀螺仪

封装信息(续)

如需最近的封装外形信息和焊盘布局(占位面积), 请查询www.maximintegrated.com/cn/design/packaging。请注意, 封装编码中的“+”、“#”或“-”仅表示RoHS状态。封装图中可能包含不同的尾缀字符, 但封装图只与封装有关, 与RoHS状态无关。



NOTES:

1. REFERENCE PKG. OUTLINE: 21-0660
2. LAND PATTERN COMPLIES TO: IPC7351A.
3. TOLERANCE: ± 0.02 MM.
4. ALL DIMENSIONS APPLY TO BOTH LEADED (-) AND PbFREE (+) PKG. CODES.
5. ALL DIMENSIONS IN MM.

—DRAWING NOT TO SCALE—



This document (including dimensions, notes & specs) is a recommendation based on typical circuit board manufacturing parameters. Since land pattern design depends on many factors unknown to Maxim (e.g. user's board manufacturing specs), user must determine suitability for use. This document is subject to change without notice. Contact technical support at <http://www.maxim-ic.com/support> for further questions.

PACKAGE LAND PATTERN,
16 LGA 3X3X0.9mm

PRELIMINARY

MAX21001

超高精度、汽车级、 3轴数字输出陀螺仪

修订历史

修订号	修订日期	说明	修改页
0	12/13	最初版本。	—

PRELIMINARY

Maxim北京办事处

免费电话: 800 810 0310

电话: 010-5226 4200

传真: 010-6211 5299



Maxim不对Maxim产品以外的任何电路使用负责，也不提供其专利许可。Maxim保留在任何时间、没有任何通报的前提下修改产品资料和规格的权利。电气特性表中列出的参数值(最小值和最大值)均经过设计验证，数据资料其它章节引用的参数值供设计人员参考。

Maxim Integrated 160 Rio Robles, San Jose, CA 95134 USA 1-408-601-10 00

28

© 2015 Maxim Integrated

Maxim标志和Maxim Integrated是Maxim Integrated Products, Inc.的商标。